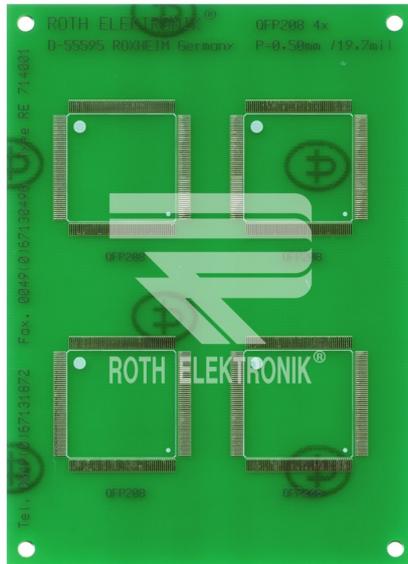


Placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura para SMD fine pitch QFP 2



RE714001-LF



- epóxido FR4 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
 - lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree), máscara de inhibición de soldadura e impresión de dotación
 - placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura para SMD fine pitch QFP 208
 - la nueva tecnología estándar en 0,50 mm / 19,7 mil.
 - para la soldadura manual y muy adecuada para la dotación automática (pick and place)
- QFP: 208 4 x
- tamaño: 100 x 140 mm